# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS

ing the control of the figure of the control of the

GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JP 401048442 A . FEB 1989

AT SHIFTER FOR SOMEONDUCTOR WAFER

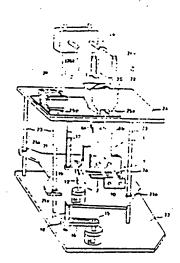
«H) 4-48442 (A)

NOBUAKI SHIGEMATSU

.51) Int. Ch. H011.21 68.1. (1.1.28

PURPOSE: To treat ser conductor waters under ideal conditions, and to improve quality by providing a space changing means changing the spaces of a plurality of semiconductor waters at the time of proceeding and the time of returning to a holding means of a emiconductor-wafe, support means.

CONSTITUTION: When a plurality of semiconductor waters are shifted between a first base section ta "Teflon fe" carrier) 28 and a second base section ta quartz carrier) 29, a lever 7 is turned, and the spaces of the waters 30 are altered by a pitch changer 2 at the time of lifting and the time of lowering of a wafer supporter 1. Con sequently, a large number of the waters 30 are varied to desired spaces at a stroke and can be shifted between the "Teflon®" carrier 28 and the quartz carrier 29. Accordingly, the wafers 30 can be treated at spaces proper for CVD treatment, thus improving the quality of the waters 30, then quickly shifting the vafers.



### @ 公開特許公報(A)

昭64-48442

@Int\_Cl\_4 H 01 I 21/61 識別記号

厅内整理委号

母公開 昭和64年(1989)2月22日

H 01 L 21/68 B 65 H 1/28

320

D-7454-5F 7716-3F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

**②発明の名称** 半導体ウェハ移政装置

到特 頭 昭62-205382

会出 頭 昭62(1987)8月19日

尼発明者 重松

伸明

大分県速見郡日出町大字川崎宇高尾4250 日本テキサス・ インスツルメンツ株式会社内

金出 双 人 日

日本テキサス・インス

東京都港区北青山3丁目6番12号 青山富士ビル

ツルメンツ株式会社

砂代 理 人 并理士 违 坂 宏

叨 ≒ き

:. **全型の名称** 

半週体ウエハ棒裁監査

#### に、特許請求の范囲

1. 第一の半点体クエハ磁型部から第三の単層体 クエハ裁範部へ複数の単層体のエッを移数するに 整し、これら単層体のエスを一旦開起第一の単語 体のエハ裁範部から取出して独特手段により独特 し、かつ前記複数の半導体の工の研究の開始で 支持しなから前記数4手段側へ推動美に関係する 単語体のエハ支持手段が設けられた単型体ので 単語体のエル支持手段が設けられた可能を 単語体の工の支持手段が設けられた可能を 単語を の前記れ数の上導体の工のの間隔を第一の間隔か 小第二の間隔に変更する正式を特性とて 上を特性とする主き体のエハの取扱素。

- C. 公門の評額な契明
  - 4. 食术上の利用分数
  - 3. 受明は主題化ウェベル教装置に関する。
  - n. 提车技品
    - () 通信之主 () 产品出达额免收益的类价增值数率

ウェッは、上記には壁の転載制 キャリアでは 数据されてはいる数数付近に接近され、最無で網 也の初級キャドでは移載される。また、さいの処 角がはずしたウェルは、石英キャリアから上記録 ションドでは移載され、次の工程へ接近される。 上記期のキャリアは、例数にウェハを移入するために成が名数数けられ、物語はかウェッル数数に ウェハとの配置を小さくするために、デフロン制 版からなっている。以下、このキュリアをデニロンキャリアと呼ぶ、ウェハの問題は、追索はデアロンキャリアと呼ぶ、ウェハの問題は、追索はデアロンキャリアと可能キャリアとて属一にしてあって、移取作動が容易に遂行できるようにしてよる。

最近、CVD製団内でウェハに対するの意気で
スの供給を反射にするため、石英キュップでクル
エハの間隔を所型の間隔(例えビデアロンキュップでの間隔よりも大きい間隔)にし反いとの要請
がでてきている。この製造に応えるには、デフロンキャップでの問題を石英キャップでの
それと同じ寸佐にとれば及いのであるが、これで
内での占有間格がある。など、またから使
用しているデフロンキャップを使用できて、不成合である。

また、従来のチフロンキーサアに報答されているウェハを取出し、ウエハの間隔を拡大しながみ

はのビッキを大きくした石英キャリアに超重すれ は、上記の製造に応えられるのであるが、従来は、 デフロンキーリアからウェッを1枚でつ取出し、 これを石英キーリアに移換えている。石英キャリ でからデアロンキーリアにウエッを移換えるにも 解はにしている。このような方法では、例えば25 枚のウエッを移換えるのに長時間を要し、生産性 の収点から其だ不断合である。

#### 小、 条門の目的

本発明は、上記の事情に進みてなされたものであって、第一の数数部(例えばデフロンチェッア)と第二の数数部(例えば石英キェッア: との第二、複数の実済体ウェハの間隔を所望の間隔に簡単に変更して移動する半点体ウェハ移動製置を提供することを目的としている。

#### 二、允明の構成

本党明は、第一の単退体ウェハ粒置部から第二 の非遺体ウェハ粧置部へ指数の半退体ウェハを体 終するに関し、これら半退体ウェハを一旦創起第 一の半退体ウェハ数置部から取出して技術手段に

(3)

(4)

より扶持し、かつ前起推致の単さ体やエスを形定の開闢で支持しながら前起競技手段側へ在我又は 他的する本さ体でエス支持手段が設けられた主き 体でエス移数変数に於いて、前起推動特と前起衛 動特とでの前起推放の半点体でエスの職局を第一 の開局から第二の職局に変更する無場変更手段を 行することを特徴とする事も化でエット移数失力に 係る。

#### 本. 艾链族

以下、本党朋の可能例を説明する。

第1回はデフロンデーはアニ石英のデリアとの 間でウェバを移放えるウエバ経緯業数の要請を示 主要部組織経緯器である。

ウェハを支持するためのウェルをお及前にはジャナ変更装置でははははは、これらは上下の がには明する。)上に立設し、これらは上下代の 能な可動作板を「上に数けけられている。基金でで 上には4年の支柱ですが立即し、その上中に上版 定合板で4年の対応されて、で、おかででは近 所で4年の時に関係的間にはられ、ここのないに られている。支柱23には可動台板21の有道在21分が開動可能に嵌合し、可動台板21には送りから17に即合する自つし19が取付けてみって、近りのし17の回動によって可動台板21にといい、近りのと17で内されて上下動するようにしてある。可動台板21の上下動は、基む22にに関ビされたモータ州2の駆動により、モータ州2の軸に取付けられたで「ド15、ヘルト16、近ののし17に取付けられたで「ド18を介して近られた」である。これらによって上下駆動装置14が構成される。

所定分析で4上にはスティド概25が取付けたら、内部とない契約製剤によってスティド版25 でアロギリで次有に移動可能となっている。スティドの25にはウェバス技製第1の上級が有達できるにはウェバス技製第1の上級が表達さると同梱記25×、250が設けてより、可適記25×、250の上には、ウェバ30が報義されていましたの以近型第二に工程送されてきたプロ・チーツで28及びぎの存在キー。フ29で1の4年である。また、下定はサ24には、ウェ へ支持装置 FC 上方に、対の抜換板で 6 。、2 6 : からなるとっかけでもが取付けてある。

ナフロンチェリアでは、最近配置されたウェル30 を石英キュリアでは、比較数する手順を、第5億度 が第6間によって最終する。

第5回に示すように、ウェハ支持装置1が乗り回の上下駆動装置14によって仮想球で示す位置に上昇すると、ウェハ支持装置1に、固定台板24の貫通孔24a、スライド板25の貫通孔25a及びデフロンキャリア28に載型されたウェハ30を支持し、ウェハ30はグランパ26の位置に建する。次に、クランパ26は対の挟持板26a、26bが回動してカエハ30を挟持し、ウェハ支持装置1は下にして元の位置に次する。

次に、スライド板25が第1回に於いて右方に移動し、第6回に示すように、石英キャリア29がウェハ支持装置1の上方に位置すると、ウニハ支持装置1が固定右板24の貫通孔242、スペイド板25の貫通孔250及び石英キャリア29

内を通過して反思はで示す位置に上昇し、ウェハ30を支持する。次に挟辞板26°×、26°かが開いてクライパ26によるウェハ30の挟持が解除され、続いてウェハ支持監査1が実践で示す元の位置に下降する。ウェハ支持装置1の下降により、ウェハ30は実践で示すように石英キャリア29に収置される。

従来は、テフロンキャリア 2 8 と石英キャリア 2 9 とで、ウェハ 3 0 が挿入される遠は同じピッナにしてあり、従って、ウェハ 3 0 の移取時にはウェハのピッチに変更することなく移載されていた。 本例にあっては、この移取時にウニハのピッチ (間隔) を、第 2 図~素 4 図のようにして変更している。

第2図はウェハロ暦(ビッチ)変更装置の斜視 図、第3図は第2図のローロ球矢視拡大新面図で ある。

ウェハ支持装置1は25枚のウェハ支持板1Y、 IA、1B、………、IW、IXからなり先端 にウェハが成人する海Gが設けてある。第4器に

(7)

(8)

示すように、最異からで委員以降の支持板1A、 「日、 …… …… 、 「W、 I X M、 2 本の固定接 6 A 、 6日の間に在決動可能に配置された20本の移動核 3 A、3 B、 ……… 、3 W、3 X 上に ; 枚づつ 点 5 A 、 5 B 、… · ······ 、 5 W 、 5 X で戦大固定 されていて、最別側の支持板1Yは図に続いて石 側の固定体 6 A に 6 A a の位置及び固定体 6 Bの 6日aの位置に固定されている。固定体 6 Aには レパー7が触6Abを中心として控動可能に取付 けられ、レパー1の超長の貫通孔1ょには移台だ 3 A . 3 B . . 4 W . 4 X : X . たピン4A、48、 し、レバーでの採動によって支持折して、これ 、 IW、IXのピッキが変更され るようになっている。但し、第1回、第2回及び 第4四では、これらの支持板は「状に省略して示 してある。支持佐1Y、!A、1日、 1w、1Xには、ピッチ変更時の動きをスニース にし、かつ互いに平行を登つようにするだかに、 2個の責通和「1に固定版10に固定された2本

のガイドパー9が嵌入し、これらの支持板の側面 に固定されて一直球上に並ぶピンドッ、1 a、 l b、 、 i v、1 x には、レパー8A、8日の 破扱の質過孔8aが嵌入していて、支持板ピッチ の変更に体なってレハー8A、8日に傾斜の角度

っ。 大に、第4回によって支持板ピッチの変更の数 様を説明する。

が変れながら各支持板を平行に保つようにしてあ

レバーでの先輩には円気状の歯取りとが設けて おって、山取りとは第1回のモータMI(可動台 快21上に固定されている)の軸に取付けられた ネオミスと地合している。

第4回回のように、前取12がレバー7の軽燥 上に位置している状態での支持続1Y、14、

・1 W、1 X は一定の間隔で並んでいて、 そのビューをP。とする。第4 図かのように、モータM 1 を数数させてレバー 7 を固に終いて反降 お方向に函数させると、ピン 4 A、 4 B、 4 W、4 X によってサバー 7 に任合する移動移 3 A、

3 A. 、 3 W 、 3 X 出移的原数系统方式 さくするようにして移動し、点をAa反び6Ba. SW. SXTSBORE 固定された支持板1Y、1A、1B、 | W、| Xは支持板| Yを規則にしてそのビール をP, に虹力する。このとき、支持板 I Y は、炭 定体 6 A、 6 Bに固定されているので、移転した い。モータMIの駆動によってレバーでも示すだ (4)から同園印に示すように、園に於いて時計方面 に回動させると、上記とは近に、支持低1Y、1A. 1 B、·········· 、 1 W、 1 XのピッキはP、は後 小する。。何えば、第4国中の状態でのじっキP、 を4.76mm(テフロンチャリア上のウエハロピッチ: としておくと、第4回わから前回か、前回的の数 序でピッチをP。からP。を花でP。へと、レベ - 1の回動角度によって所型のピッキに拡大する ことができる。上記の各部品によって、す1回及 び第2国のピッチが更装置しるが構成される。

第6回で、ウエハ支持提取りでウエバ30を支持し、グランパ26によるウエバ30の技術を解

取してから、支持数ピッキをP。(c.Town)からP。一P、の範囲内のピッキに拡大し、次いでのエスを持な置くを下降させて、ウェス30を石等を一つで35に転置させる。以上のよったして、多数しこの例では25枚、のウェスを、キフロンキーリア上のピッキP。こは異なる所型のピッキに一がに加大し、これらを石炭キーリアに移載することができる。

なお、第4回中におけるビッチP。を提びのビッ(RRC ビルThem) とし、この状態から開意的 人は同様中の状態に移行させて、ビッチP、へと にも、美はP、へと描小するようにすることらで さる。

CVP機関の終了したウェバを、石英キュリアからデコロジキャリアへとピッキを縮小させて移 扱するには、上記と迷の手順によれば良く、鬼声 Cビ・キは4.76m以外の適宜のピッキとして良い。 上記ピッキ変更を、デフロジキャリア上で行うか、石英キャリア上で行うかは、次のように、て

 $^{\rm CD}$ 

(12)

例えば、デフロンデニリア内での規葉のビュル (例えば4.76mm) に対して石英キュリテ内でのピ ノチを各に暗小し、例えば25枚人のチョロンギュ リアで個分のSO枚のコニハを(他の石ポエニュー に順次収容させる場合は、ビッチ縮小にデニコン キャリア上で行う。何故なら、こ位目に一つか: キャリア内のウェバを存在チャリアに収むさせる 際、石英キャリア内の単分の領域には:信任のデ アロンキャッテに収容されていたカエルが異にな 容されているので、これらのウェハが石間になる て規矩のピッチとした支持板 1 Y 、 1 A 、 1 B 、 Normal Coll Will IX は石田市デアでではでき ないからてある。なれるの場合、上述目にデザデ ンチャリア内のウエルを石炭ギャップでに移放える には、ビジナを与に絡示しておいてアスエムディ の胸側文は相側の非分の類似に収容させ、1度目 のテフロンキャリア内のウェルはピーナをっただ 小しておいて石英キュリア内の利力の形態では前 側の半分の領域に収容させる。従って、ビート点 更新に移動しない支払照1Yは、前費の移動でし

○後野の移物えどでは、反対側の最端の支持版とす ・ こ。

また、例えばデフロシキャリで内での収録のに さに対して石炭キャリで内でのビーナを加えて を紹介は、ビッチ拡大に石炭キャリア上で行う。 例れなみ、ビーナ拡大をデフロシキャリア上で行う。 がカンすると、デフロジキャリアを目通している を移動すY、1A、1日、 19、1X のビーナが拡大されてこれる支持体の占有額減か デフロンキャリアの内核で拡大がも大きしなって ビーナ拡大が不可能になるからである。

なが、うないのかでスはよっては、CVD転信 おのうようのなったは、CVD転信装面を不必要 は大変化しないよう。デコロンキャップとつのだった。でいることによったがあいないが、たったからいなったとするのが成 い場合がある。このような場合は、表移情だった は変更することなり、又は縮小するようにして、 うようをデコロンキャップから若属キャップに移 れてるのがない。 以上のような次まで、本例によれに、レハーの回動という思想な医サプラニへ及其な家の上の別と下降時とででニュの問題を変更であることにしているので、デニコンチャリアと石英キャーででもので本数のウェバを前望の間隔(ピッキ)に一般に変更して移動することができる。その結果、CVD処理に好遇な問題でウニハの処理が逃げてき、ウエハの品質が同上する上に、上記問題であってからに変する時間は極めて医かであってウンキャリアを必要とせず、提邦的にも有利である。

第7回は他のビッチ変更装置を示す。なお、第 2回~第4回と共通する部分には同じ符号を付して表わしてある。

このビッチ交更装置32は、第2回のビッチ変 更装置14のレハー8A、8日及びポイトバー3 に替えて、次のようにして支持板31Y、31A、 31日、………、31W、31Xの動きをスム ーズにも、かつこれらの平行を保つようにしている。 その他の部分に飛起の代に於けると居住である。 従って、ビッナ変更の教徒は第4例(M) (M)及びにて説明したのと異なるところにない。

可執行板21上の4箇所に支柱40が立投し、 応弦方向に対向する2本で1辺の支柱40層にガ デパー39A、39B、39C、39Dが夫々 水平に無け渡されて固定している。ガイドバー 39A、39B、39C、39Dにはリニアベア リング38A、38B、38C、38Dが夫々6 壓つつ柱役動可能に嵌合している。従って、レバ -7の回動によって移動移3A、3B、 3W、3Xに固定された支持板31A、31B、 3W、3Xに固定された支持板31A、31B、 31A、31B、 31Xが移動すると、支持板 31A、31B、 31Xが移動すると、支持板 31A、31B、 31B、 31B、 31Xに ガイドバー39A、39B、39C、39Dに五 内されて移動するリニアへアリング38A、38B、 38C、38Dに近って互いに平行を戻ってビッ ナを変更しながらスニーズに移動する。

第8回い、M、内及びMに示すように、手肩が

(15)

ら順に位置する支持仮31X、31W、31V、31V、31Uは、第7回のガイトハー39A、39B、39C、39D、39Dが移途するび込む41を行する耳42が返答に3個でつ設けてあって、耳42にリニアハアリンで38A、38B、38C、38Dのうちの3個でつが固定されるようにしてある。図中、43X、43W、43V、43Uは、支持板31X、31W、31V、31Uを移動ハー3X、3W、3V、3Uに固定するための標果しないは結長を移入させるために設けた切欠さてもこ

以上、ウェハをデアロンチャリアと石英キャップとの間でピッキを変更しながら移動する例を必明したが、上記の例のはか、本発明の技術思想にないて様々の変形が可能である。例もばりピッキ変更の方点は、複数の移動体とレットとで組合ではよるピッチ変更のはか、他の方点で、と称ので協によることができる。ウェバを持ち、既後の表情異によるほか、推数の組い体がからなる。また、ウェ

(16)

ハの移転は、CVDも理のための移転のほか、ビーナ変更の必要がある(又は望ましい)他の目的 のために行うことができる。この場合、ウェハを 載賞する載型部は、デフロンチャリア及び石英キールアの一方又は双方が、目的に応じた通宜の転 子郎であってない。

#### へ、発明の効果

3、国面の原来な説明

図面にいずれも本発明の実施器を示すられても

乳1団は半導体ウェバル数装置のを部間略料状

第2回に半退休ウエハ間箱(ピッチ)及史装置 の紅視院、

第3回は第2回のモーロ線矢視拡大抵血路、

、第4回は支持板ビッチ変更の機構をおし、肩匠 (4)は中間のピッキの状態を、肩肩回にピッチの 大きい状態を、周辺のはピッナの小さい疾患を 夫々示す平面図、

第5回は半導体ウェハ支持装置の上昇降の運動 を示す正面図、

ボ 6 図は半導体ウェハ支持装置の下降時の運動 を示す正面図、

・第7図は他の例による単遺体ウェス間隔変更装 五の野祝園、

第8図41、61、四及び60は夫々第7回の装置に 使用する支持版の正面図

てある。 \_

なお、図面に示された符号に終いて、

1 半直体ウェハ支持装置

1 Y . 1 A . 1 B . . 1 W. 1 X.

3 1 Y . 3 1 A . 3 1 B .

支持战 3 1 X .

2.32 非遺体のエハビッチ変更装置

' . 3 W . 3 X 3 A . 3 B .

· … 非動格

4 A . 4 B . ... . 4 W. 4 X. 6 A b

**∵**∶

. SW. SX. 6Aa.

6 B a

支持英国定位置

6 A . 6 B ··· 固定排

7 ... VA-

7 h レバーの円弧状態率

12 ... . ... 保护

14 · · 上下驱幼发农

1.7 送りおし

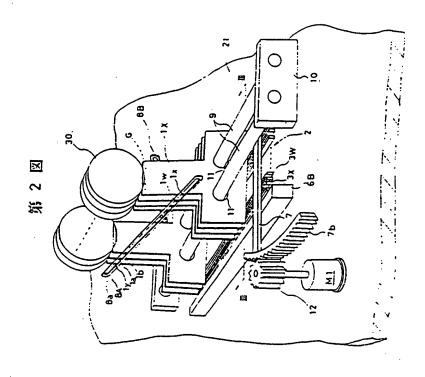
21 " 可助公仇

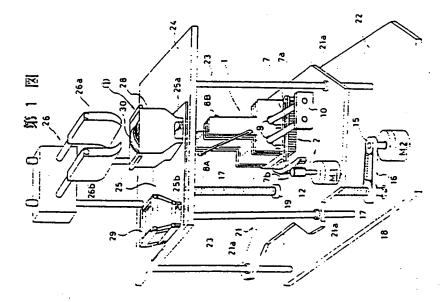
(191

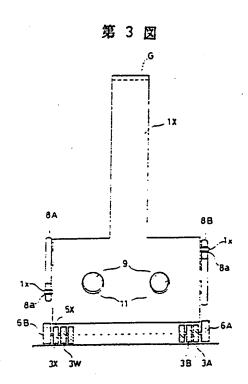
(20)

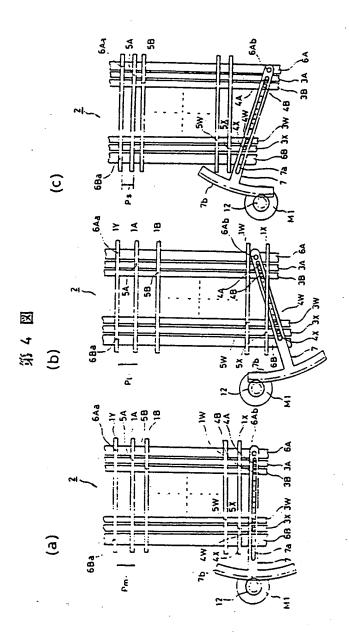
- 2 4 .......... 固定台板
- 2 5 ----- スティド仮
- 2 6 ……… クランパ
- 262、266 ... 扶持坂
- 28 --- ---- +7 24 47
- 石芸キーカア
- 3.0 … --- 半遅体ラエハ
- MI. M Z ... + e
- P. . P. . P. . ..... 82.4 てある.

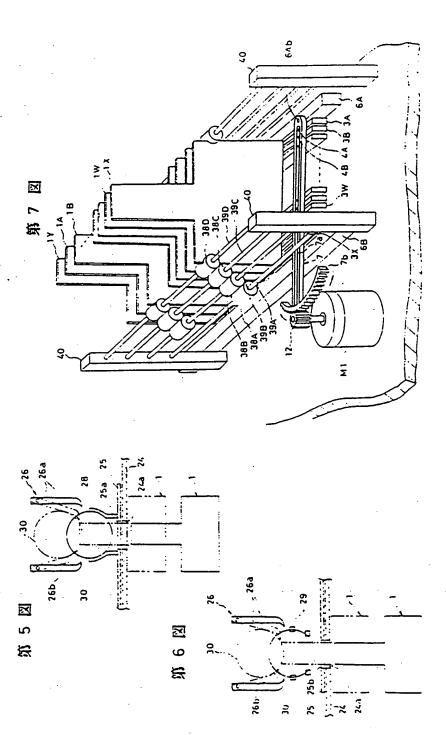
、代理人 弁理士 ŭ \*



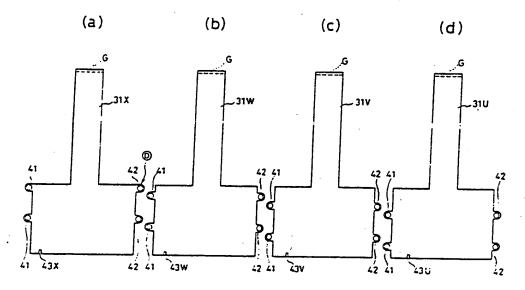








第 8 図



(196) 手統補正常

昭和62年10月30日

连维定型官 小川用夫 豆

適

1. 事件の要示

昭和62年 特許戰第205382号

- 2. 克明の名称 半導体ウェハ移転装置
- 3. 福正をする者

平件との関係 特許出額人

住 所 東京都教区北岩山 3 丁目 6 巻に号音山富士ビル

(名) 称。日本デニサス・インスツルメンツは式会社

4. 化 圧 人

住。所《東京都立川市委給町でデオー11 Five Un

年 6425-24-54; (<del>[[]]]</del> 氏 6 (7625) #理士 建 版 埃里

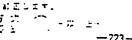
5、福正角介の目標

- 6、 福正により増加するを明の数
- 1. 福正の対象

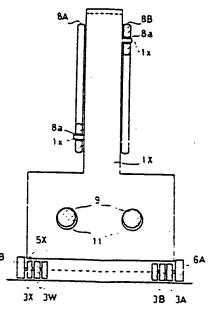
同能の別3回

8. 福正の内容

日面の引き尺を附近の通りにお言します。







15